

Veröffentlichung: 28.04.2015 19:00

Quelle: <http://adhoc.presstext.com/news/1430240400716>

Stichwörter: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Strategische Unternehmensentscheidung / Update

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S erweitert chinesischen Standort Chongqing um nächste High-Tech-Leiterplatten-Generation

Leoben (pta029/28.04.2015/19:00) - * AT&S positioniert sich für die nächste Technologiegeneration im Kerngeschäft High-End Leiterplatten

* Gesamtinvestitionen am Standort Chongqing werden bis 2017 von EUR 350 Millionen auf etwa EUR 480 Millionen erhöht

* Ramp-up des in Qualifikation befindlichen Substrat-Werkes in Chongqing weiterhin für 2016 geplant

AT&S ist einer der weltweit führenden Hersteller von High-End-HDI und Anylayer-Leiterplatten. Wesentliche Trends in dieser Industrie sind die fortschreitende Miniaturisierung sowie die zunehmende Modularisierung. Diese Entwicklung hat zur Folge, dass die High-End-Leiterplatten-Technologien mit jenen der von der Halbleiterindustrie benötigten Technologien immer schneller zusammenwachsen.

Damit ergeben sich für AT&S - neben dem im Anlauf befindlichen Einstieg in das IC-Substratgeschäft - neue erhebliche Potenziale, um sich frühzeitig für diese nächste Technologiegeneration im Kerngeschäft zu positionieren.

Um das langfristige und nachhaltige, profitable Wachstum im High-End Bereich zu halten, wird AT&S dieses Marktpotential durch den Aufbau neuer Kapazitäten für diese nächste Leiterplatten-Generation, sogenannte "substratähnliche Leiterplatten" erschließen. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates die dafür erforderlichen Investitionen am Standort Chongqing beschlossen. Damit erhöht sich das geplante Investitionsvolumen bis Mitte 2017 von EUR 350 Millionen auf etwa EUR 480 Millionen.

Der Produktionsstart für diese Technologie wird in der zweiten Jahreshälfte 2016 erwartet und basiert auf einer engen Kooperation zwischen den beiden AT&S-Standorten Shanghai und Chongqing. Dabei werden Synergien vor allem in den Bereichen Technologie, Prozess-Know-how und Managementkapazitäten genutzt: die Technologieentwicklung zu substratähnlichen Leiterplatten erfolgt in Shanghai, wo bereits erste Mengen im Kalenderjahr 2015 produziert werden. Die Volumensproduktion erfolgt in Chongqing ab der zweiten Jahreshälfte 2016.

Der zusätzliche Investitionsbedarf wird durch den verbesserten Cash Flow und unter Ausnutzung vorhandener Kreditzusagen finanziert.

Der Ramp-up des in Qualifizierung befindlichen Substrat-Werkes in Chongqing wird wie geplant mit ersten Umsätzen im Kalenderjahr 2016 erwartet.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG - First choice for advanced applications

AT&S ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von hochwertigen Leiterplatten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für seine Kerngeschäfte Mobile Devices, Automotive, Industrial, Medical. 2013 wurde der nächste konsequente Schritt in der High-Tech Strategie gesetzt, indem AT&S in Kooperation mit einem führenden Halbleiterhersteller in das IC-Substrate Geschäft einstieg. Als internationales Wachstumsunternehmen verfügt AT&S über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing in Bau) und Korea (Ansan nahe Seoul) und beschäftigt aktuell rund 8.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net.

Aussender: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich

Ansprechpartner: Elke Koch

Tel.: +43 3842 200 5925

E-Mail: e.koch@ats.net

Website: www.ats.net

ISIN(s): AT0000969985 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Meldung übertragen durch presstext.adhoc. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.